



RP115L331B-E2

Număr parc	RP115L331B-E2	Statutul RoHs	RoHS Compliant
Producator / Marca	JRC (Nisshinbo Micro Devices)	Starea stocului	151223 pcs stock
Descriere produs	IC REG LIN 3.3V 500MA DFN1216-8	Barca din	Hong Kong
Foi de date	RP115x Series.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

151223 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

5000 pcs

\$0.273

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de RP115L331B-E2

Dropout de tensiune (Max)	0.085V @ 500mA	Tensiune - ieșire (min / fix)	3.3V
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	5.25V
Pachetul dispozitivului furnizor	DFN1216-8	Serie	RP115x
Caracteristici de protecție	Over Current, Over Temperature, Reverse Current	Pachet / Caz	8-XDFN Exposed Pad
Pachet	Tape & Reel (TR)	PSRR	75dB (1kHz)
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)	Numărul autorităților de reglementare	1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Quiescent (Iq)	160 μA
Curent - ieșire	500mA	Caracteristici de control	Enable
Numărul produsului de bază	RP115		

Vești înrudite



Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/07/4

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

2023/09/15